

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
รายการตาราง	ฉ
รายการรูปประกอบ	ช
รายการสัญลักษณ์	ฌ
ประมวลศัพท์และคำย่อ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1.1 ทฤษฎีค่าความจุไฟฟ้า	3
2.1.2 ทฤษฎีแรงเฉือน	4
2.1.3 ทฤษฎีความเค้นและความเครียด	5
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.2.1 เครื่องมือวัดแรงเฉือนใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน	7
2.2.2 เครื่องมือวัดแรงเฉือนใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้า	11
บทที่ 3 การออกแบบและทดลอง	16
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	16
3.2 การศึกษางานวิจัยและผลงานที่มีมาก่อน	16
3.3 การออกแบบเซ็นเซอร์โดยใช้ PDMS หล่อเป็นไดอิเล็กตริกรูปแบบที่ 1	17
3.3.1 ผลการออกแบบเซ็นเซอร์โดยใช้ PDMS หล่อเป็นไดอิเล็กตริกรูปแบบที่ 1	21
3.4 การออกแบบเซ็นเซอร์โดยใช้ PDMS หล่อเป็นไดอิเล็กตริกรูปแบบที่ 2	21

	หน้า
3.4.1 การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดผล	22
3.4.2 การทดลองวัดผลข้อมูลน้ำหนักกดทับจากเซ็นเซอร์รูปแบบที่ 2	23
3.4.3 ผลการทดลองวัดค่าข้อมูลน้ำหนักกดทับจากเซ็นเซอร์รูปแบบที่ 2	24
3.4.4 การทดลองวัดผลข้อมูลน้ำหนักกดทับและแรงเฉือนจากเซ็นเซอร์รูปแบบที่ 2	25
3.4.5 ผลการทดลองวัดค่าข้อมูลน้ำหนักกดทับและแรงเฉือนจากเซ็นเซอร์รูปแบบที่ 2	25
3.4.6 การปรับปรุงเครื่องมือทดลองวัดผลข้อมูลเซ็นเซอร์	26
3.4.7 การปรับปรุงลักษณะแผ่นเซ็นเซอร์รูปแบบที่ 2	27
3.4.8 ผลการปรับปรุงลักษณะแผ่นเซ็นเซอร์รูปแบบที่ 2	28
บทที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาเซ็นเซอร์	30
4.1 การออกแบบเซ็นเซอร์โดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก รูปแบบที่ 1	30
4.1.1 ผลการออกแบบเซ็นเซอร์โดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก รูปแบบที่ 1	32
4.2 การออกแบบและผลิตเซ็นเซอร์โดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก รูปแบบที่ 2	33
4.2.1 การออกแบบแผ่นเซ็นเซอร์โดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก รูปแบบที่ 2	33
4.2.2 ผลการทดลองแผ่นเซ็นเซอร์โดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก รูปแบบที่ 2	34
4.2.3 การประกอบเซ็นเซอร์โดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก รูปแบบที่ 2	35
4.2.4 ผลการทดลองเซ็นเซอร์โดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก รูปแบบที่ 2	39
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	40
5.1 สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง	40
5.1.1 เซ็นเซอร์แบบใช้ PDMS หล่อเป็นไดอิเล็กตริก	40
5.1.2 เซ็นเซอร์แบบใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก	41
5.2 ข้อเสนอแนะ	42
เอกสารอ้างอิง	43
ประวัติผู้วิจัย	46

รายการตาราง

ตาราง

หน้า

4.1 คุณสมบัติวัสดุทางไฟฟ้า

30

รายการรูปประกอบ

รูป	หน้า
2.1 ส่วนประกอบ โครงตัวเก็บประจุ	3
2.2 รูปร่างวัตถุที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางแรงเฉือน	4
2.3 ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงวัสดุ	5
2.4 ตำแหน่งจัดวางและขนาดเซ็นเซอร์	7
2.5 โครงสร้างและตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์	7
2.6 ความเครียดและระยะเคลื่อนที่จากโปรแกรมวิเคราะห์	8
2.7 โครงสร้างและตำแหน่งติดตั้ง Strain Gauges	8
2.8 ตำแหน่งการจัดวางเซ็นเซอร์บนแผ่น โพลิเมอร์	9
2.9 ผลการตอบสนองต่อแรงกระทำ	9
2.10 ชั้นโครงสร้างและตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์	10
2.11 ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามน้ำหนัก	10
2.12 โครงสร้างชั้น Polydimethylsiloxane และขั้วอิเล็กโทรด	11
2.13 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของ PDMS pillars	11
2.14 ตำแหน่งการติดตั้งอิเล็กโทรดและจุดวัดค่าความจุไฟฟ้าเปรียบเทียบกับ ทิศทางของแรงกระทำ	12
2.15 ขนาดความเครียดตามระยะการจัด	12
2.16 ชั้นตำแหน่งอิเล็กโทรด	13
2.17 ส่วนประกอบภายในเซ็นเซอร์	13
2.18 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าประจุไฟฟ้าของเซ็นเซอร์และการเคลื่อนที่ของเซ็นเซอร์	14
2.19 อัตราส่วนสัมพันธ์ระหว่างความจุไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ที่มีระยะห่างต่างๆ	15
2.20 ค่าความจุไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ในแนว X, Y	15
3.1 แผ่น PDMS หลังขึ้นรูป	17
3.2 เซ็นเซอร์ต้นแบบ	17
3.3 ค่าความจุไฟฟ้า ณ ตำแหน่งอิเล็กโทรดปรกติ	18
3.4 ตำแหน่งการจัดวางขั้วอิเล็กโทรด	18
3.5 ค่าความจุไฟฟ้า ณ ตำแหน่งอิเล็กโทรดเหลื่อมล้ำ	18
3.6 ผลเปรียบเทียบระดับค่าความจุไฟฟ้าโดยการคำนวณและผลข้อมูลเครื่องมือวัด	21
3.7 ตำแหน่งอิเล็กโทรด	21
3.8 ขั้นตอนหล่อ PDMS	22
3.9 วงจรรวมเพื่อวัดความจุไฟฟ้า	22

รูป	หน้า
3.10 ขั้นตอนวัดค่าความจุไฟฟ้าร่วมกับน้ำหนักกดทับ	23
3.11 ระดับการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าจากน้ำหนักที่กด ณ ตำแหน่งเซ็นเซอร์รอบข้าง	24
3.12 ระดับการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าจากน้ำหนักกดตำแหน่งเซ็นเซอร์กลาง	24
3.13 ขั้นตอนทดสอบวัดน้ำหนักกดทับและแรงเฉือน	25
3.14 ค่าความจุไฟฟ้าเปรียบเทียบแรงกดทับ 2 กิโลกรัม และแรงดึง 500 กรัม	25
3.15 ตำแหน่งปรับปรุงเครื่องมือวัดผล	26
3.16 แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงใหม่	27
3.17 วิธีบีบแผ่นเซ็นเซอร์ระหว่างหล่อ PDMS	27
3.18 ค่าความจุไฟฟ้าในตำแหน่งต่างๆ เมื่อมีแรงกดทับ 2 กิโลกรัม และแรงดึง 500 กรัม	28
3.19 ตัวอย่างค่าความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง	28
3.20 เครื่องวัดค่าความจุไฟฟ้ารุ่น HP 4284a	29
3.21 ค่าความจุไฟฟ้าในตำแหน่งต่างๆ เมื่อมีแรงกดทับ 2 กิโลกรัม และแรงดึง 500 กรัม	29
4.1 ลำดับชั้นโครงสร้างเซ็นเซอร์	30
4.2 เซ็นเซอร์ต้นแบบสำหรับการวัดค่าความจุไฟฟ้าโดยใช้โพลีเอสเตอร์เป็นไดอิเล็กตริก	31
4.3 ตำแหน่งเคลื่อนที่แผ่นโพลีเอสเตอร์	32
4.4 ค่าความจุไฟฟ้าที่วัดได้	32
4.5 ค่าความจุไฟฟ้าเฉลี่ยเปรียบเทียบตามตำแหน่งไดอิเล็กตริก	32
4.6 ตำแหน่งแผ่นอิเล็กทรอนิกส์แผ่นฐานรอง	33
4.7 แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบนและตำแหน่งติดตั้ง	33
4.8 ค่าความจุไฟฟ้าแกน X	34
4.9 ค่าความจุไฟฟ้าแกน Y	34
4.10 ค่าความจุไฟฟ้าเฉลี่ย	34
4.11 ส่วนประกอบเซ็นเซอร์วัดแรงเฉือน	35
4.12 แบบหล่อพาราฟินผ่านขั้นตอนการปรับระดับความหนา	36
4.13 ขั้นตอนการฉีคหล่อ PDMS	37
4.14 เสา PDMS หล่อเชื่อมต่อแผ่น PCB	37
4.15 ระบบทดสอบเซ็นเซอร์ และตำแหน่งติดตั้งน้ำหนัก	38
4.16 ค่าความจุไฟฟ้าที่ระดับแรงเฉือนต่างๆ	39

รายการสัญลักษณ์

A	=	พื้นที่สัมผัส
C	=	ความจุไฟฟ้า
E	=	ค่าคงที่มอดูลัสสภาพยืดหยุ่น
F_x, F_y	=	แรงกระทำบนทิศทางแนวแกน
G	=	ค่าคงที่โมดูลัสเฉือน
L	=	ความยาววัสดุ
P	=	แรงกระทำ
V	=	ความต่างศักย์ไฟฟ้า
d	=	ความหนาของวัสดุไดอิเล็กตริก
l	=	ความหนาวัสดุ
q	=	ประจุไฟฟ้า
x	=	ระยะทางการเคลื่อนที่
ϵ	=	ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก, ความเครียดวัสดุ
δ	=	ระยะการเปลี่ยนแปลง
γ	=	ความเครียดเฉือน
τ	=	ความเค้นเฉือน
σ	=	ความเค้น

ประมวลศัพท์และคำย่อ

Dielectric Constant	=	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก
Electrode	=	ขั้วไฟฟ้า
Fringing Effect	=	ปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กเบี่ยงเบน
MEMS	=	Micro Electrical Mechanical System
PDMS	=	Polydimethylsiloxane
PDMS pillars	=	แท่งวัสดุ Polydimethylsiloxane
Poisson's ratio	=	อัตราส่วนความเครียดสัมพัทธ์
Polyimide	=	โพลีเมอร์
Strain	=	ความเครียด
Strain Gauge	=	อุปกรณ์วัดความเครียดวัสดุ
Stress	=	ความเค้น
Ultimate Stress	=	ค่าความแข็งแรงสูงสุดของวัสดุ
Young's modulus	=	ค่าคงที่มอดูลัสสภาพยืดหยุ่น